

~11~

비정질 반도체 스위칭 소자의 스위칭 전압

연세대 박창엽

1968년에 Ovshinsky 가 스위칭 소자를 만들었고 1969년에 Cohen, Fritzsche 그리고 Mott 가 Energy Band structure 를 채시한후 비정질 스위칭 소자에 관한 연구가 활발히 진행되었다.

비정질 반도체는 1) Ge, Si, Te, As 와 같은 단일 원소로된 비정질 반도체와 2) As Te, As Te Ge 와 같은 풍우결합을 하는 Chalcogenide 비정질 반도체로서 energy gap 이 2eV 이하인 것과 3) SiO₂, Al₂O₃ 와 같은 Energy gap 이 2eV 이상인 여러 종류의 비정질 반도체를 들 수 있다.

비정질 반도체라는 것은 최근접 원자는 결정체와

~1/2~

같지만 차근접원자는 결정체와 다르다. 즉 Long range order가 없는 고체를 말한다.

비정질 반도체에 세운 양전극에서 스위칭은 금속한 Joule 열에 의하여 국부적인 상전이가 가역적으로 생기는 열적 붕괴 현상을 스위칭 현상이라 한다.
즉 스위칭이 되면 고저항 ($10^7 \Omega - \text{cm}$)의 비정질 반도체가 국부적으로 저저항으로 된다.

이와 같은 스위칭이 성질때의 스위칭 접암은 Joule 열을 주므로 열전도식에서

$$C\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right) - K \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = +\sigma F^2$$

여기서

$$\sigma = \sigma_0' \exp(-\alpha(T - T_0))$$

$$\sigma_0' = \sigma_0 \exp(-K(T_g - T_0))$$

열 평형식에서

$$F = 0.94 \left[\frac{k K P_0}{E} \right]^{\frac{1}{2}} T_0 \gamma e K_1 \exp(K_2(T_g - T_0))^{\frac{1}{2}}$$

을 얻는다.

이 판계식을 이용하여 4원계 (Si, Te, Ge, As)로 성분 배합이 다른 4종류의 비정질 반도체를 만든 후 X-Ray diffraction 으로 비정질체를 확인하고 온도변화에 따른 비저항의 변화, 활성화 에너지를 조사하고 Differential thermal Analyzer 를 사용하여 상전이 온도 T_g 를 조사하고 열전도율, 열기전력을 조사하여 위식에서의 결과를 얻고 실험치와 비교하였다. 스위칭 전압이 상전이 온도 T_g 에 비례하고 전극거리에 비례함을 밝혔다. 또한 이 4원계는 스위칭 동작이 예단히 안정됨을 보였 다.